Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гаврилов Сергей Александрович Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Дата подписания: Подгеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет Уникальный программный ключ:

f17218015d82e3c1457d1df9e244def505047355 «Московский институт электронной техники»

УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе А.Г. Балашов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники»

Направление подготовки - 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» Направленность (профиль) - «Технологии материалов микроэлектроники»

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательной программы:

Компетенция ПК-1 «Способен разрабатывать и обосновывать модернизацию технологических линий, процессов измерений параметров и модификации свойств» **сформулирована на основе профессиональных стандартов:**

40.104 «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур»

Обобщенная трудовая функция - С [6] Совершенствование процессов измерений параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур

Трудовые функции- C/01.6 Модернизация существующих и внедрение новых методов и оборудования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур

| Подкомпетенции, формируемые в дисциплине | Задачи профессиональной деятельности | Индикаторы достижения подкомпетенций |
|--|--------------------------------------|---|
| ПК-1.ТММОНЭ | - Совершенствование | Знания принципов технологий |
| Способен | процессов измерений | получения наноматериалов и |
| осуществлять выбор | параметров и модификации | приборных структур на их |
| методов | свойств наноматериалов и | основе. |
| модификации состава | наноструктур, | <i>Умение</i> определять основные |
| материалов, | - Разработка и обоснование | факторы процессов/технологий, а |
| используемых в | технических требований к | также возможных рисков. |
| наноэлектронике | модернизации | Опыт разработки технологии |
| | технологических линий | получения наноматериалов и |
| | | приборных структур на их |
| | | основе |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы, является элективной.

Входные требования к дисциплине- знания и навыки сформированные в дисциплинах «Технологические среды», «Материалы электронной техники», «Процессы микро- и нанотехнологии».

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

| | | сть | сть | Контан | ктная раб | ота | | | |
|------|---------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Курс | Семестр | Общая трудоёмкос (ЗЕ) | Общая трудоёмкос (часы) | Лекции (часы) | Лабораторные работы (часы) | Практические занятия (часы) | Самостоятельная работа (часы) | Промежуточная аттестация | |
| 4 | 7 | 2 | 72 | 16 | - | 16 | 40 | ЗаО | |

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

| | Контактная работа | | | 8 | | |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| № и наименование модуля | Лекции (часы) | Лабораторные работы (часы) | Практические занятия (часы) | Самостоятельная работа | Формы текущего контроля | |
| 1. Общие вопросы технологии материалов микро-, | 8 | - | 8 | 10 | Контрольная работа 1 | |
| опто- и наноэлектроники | | | | | Рубежный контроль (Тестирование) | |
| 2. Технология металлов для микро-, опто- и наноэлектроники. | 4 | - | 4 | 6 | Контрольная работа 2 | |
| 3. Технология диэлектрических и вспомогательных материалов. | 4 | - | 4 | 24 | Контрольная работа 3 Контроль выполнения индивидуального задания | |

4.1. Лекционные занятия

| № модуля дисциплины | № лекции | Объем занятий (часы) | Краткое содержание |
|------------------------|----------|-------------------------|---|
| 1 | 1 | 2 | Введение. Общие вопросы и задачи получения чистых и сверхчистых материалов. Современное состояние и проблемы технологии |

| № модуля дисциплины | № лекции | Объем занятий (часы) | Краткое содержание | |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|
| | | | материалов микро-, опто- и наноэлектроники. | |
| | | | Общие вопросы технологии материалов. Базовые технологические | |
| | | 2 | процессы. Принципы очистки и разделения материалов. | |
| | 2 | 2 | Технология получения бора технической и высокой чистоты. Соединения бора. | |
| | 3 | 2 | Технология получения фосфора технической и высокой чистоты. | |
| | 3 | 2 | Соединения фосфора. | |
| | 4 | 2 | Технология получения мышьяка технической и высокой чистоты. | |
| | | | Соединения мышьяка. | |
| | 5 | 2 | Технология металлов для микро-, опто- и наноэлектроники. Базовые | |
| | | | процессы. Пиро- и гидрометаллургия. Принципы выделения | |
| | | | химических соединений. Принципы восстановления металлов из их | |
| | | | соединений. Технология получения тугоплавких металлов технической | |
| 2 | | | и высокой чистоты. Вольфрам. Молибден. Тантал и ниобий. Титан и | |
| | | | цирконий. | |
| | 6 | 2 | Технология получения металлов III группы технической и высокой | |
| | | | чистоты. Алюминий. Галлий. Индий. | |
| | | | Технология металлов высокой проводимости. Медь | |
| | 7 | 2 | Технология диэлектрических материалов. Стекла. Классификация, | |
| | | | составы и получение. Стеклокерамические материалы. Процессы | |
| | | | катализации зародышеобразования. | |
| | | | Технология диэлектрических материалов. Керамические материалы. | |
| | | | Технология активных диэлектрических материалов. Пьезо-, сегнето- и | |
| 3 | | | пироэлектрики. | |
| | 8 | 2 | Технология органических диэлектрических материалов. | |
| | ٥ | 2 | Технология углеродных материалов. Аллотропные формы углерода. Технология объемных и пленочных алмазоподобных материалов. | |
| | | | • | |
| | | | Технология наноструктурированных углеродных материалов. Фуллерены, нанотрубки. Графены. | |
| | | | | |
| | | | Технология некристаллических материалов. | |

4.2. Практические занятия

| № модуля дисциплины | № практического занятия | Объем занятий (часы) | Наименование занятия | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 | 1 | 2 | Интерактивное занятие. Разработка технологических приемов удаления | |
| | | | пустой породы из бедных руд. | |
| | 2 | 2 | Расчет сублимационной очистки фосфора. | |
| | 3 | 2 | Расчет направленной кристаллизации галлия. | |
| | 4 | 2 | Интерактивное занятие. Разработка технологических приемов | |
| | | | извлечения галлия и индия из отходов полупроводникового | |
| | | | производства. | |
| 2 | 5 | 2 | Интерактивное занятие. Определение основных составов стекол для | |
| | | | различных потребителей. | |
| | 6 | 2 | Интерактивное занятие. Выбор оптимальных способов очистки воды | |
| 3 | 7 | 2 | Интерактивное занятие. Обсуждение технологических приемов и | |
| | | | физико-химических процессов, происходящих при изготовлении | |
| | | | керамических изделий. | |
| | 8 | 2 | Интерактивное занятие. Обсуждение возможных областей | |
| | | | использования фуллеренов и нанотрубок. | |

4.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

| № модуля дисциплины | Объем занятий (часы) | Вид СРС | |
|------------------------|-------------------------|--|--|
| 1-3 | | | |
| | 16 | Проработка конспекта лекций, учебников и обязательной литературы | |
| | 2 | Подготовка к тестированию (рубежный контроль). | |
| | 12 | Подготовка к контрольным работам по индивидуальному заданию | |
| | 10 | Выполнение индивидуального задания по заданной теме | |

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно – методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, представленное в составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/): Сценарий обучения по дисциплине

Модули 1-3

✓ Учебно-методические материалы для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине: «Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники»

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература

- 1. Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники: Учеб. пособие. Ч. 2 / В.М. Рощин, М.В. Силибин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 184 с. ISBN 978-5-94774-913-7; 978-5-94774-910-6
- 2. Рощин В.М. Технология проводящих и диэлектрических материалов [Текст] : Учеб. пособие / В.М. Рощин. М. : МИЭТ, 2007. 192 с. ISBN 978-5-7256-0462-7
- 3. Рощин В.М. Сборник лабораторных работ "Технология проводящих и диэлектрических материалов" [Текст] / В.М. Рощин, В.Б. Яковлев, М.В. Силибин; Под ред. В.М. Рощина. М.: МИЭТ, 2006. 92 с.

Периодические издания

1. Organic Electronics: Materials, Physics, Chemistry and Applications. – URL: http://www.journals.elsevier.com/organic-electronics/ (дата обращения: 10.11.2024). – Режим доступа: свободный. – ISSN 1566-1194

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

- 1. **eLIBRARY.RU**: научная электронная библиотека: сайт. Москва, 2000. URL: https://elibrary.ru(дата обращения: 11.12.2024). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
- 2. Российская государственная библиотека: сайт. Москва, 1999-2020. URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 11.12.2024).
- 3. GoogleScholar: сайт. США, 2004: URL: https://scholar.google.ru. (дата обращения: 11.12.2024). Режим доступа: свободный.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе реализации обучения используется смешанное обучение (реализовывается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

Освоение образовательной программы обеспечивается ресурсами электронной информационно-образовательной среды ОРИОКС (http://orioks.miet.ru).

Для взаимодействия студентов с преподавателем используются сервисы обратной связи: раздел ОРИОКС «Домашние задания», электронная почта.

При проведении занятий и для самостоятельной работы используются **внешние** электронные ресурсы в формах:

- учебные материалы по курсу органической химии (Химический факультет МГУ) http://www.chem.msu.su/rus/teaching/org.html

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Перечень программного обеспечения |
|---|---|---|
| Учебная аудитория | Мультимедийное оборудование | Microsoft Windows Microsoft Office |
| Лаборатория функциональной электроники № 4349 | Малогабаритная вакуумная установка МВУ ТМ-ТИС осаждения тонких плёнок методом термического испарения Малогабаритная вакуумная установка МВУ ТМ "Плазма-РИТ" реактивно-ионного травления Малогабаритная вакуумная установка МВУ ТМ-Магна нанесения тонких плёнок методом магнетронного распыления материала Установка вакуумного осаждения нитевидных нанокристаллов и углеродных трубок First Nano Inc. USA | Не требуется |
| Помещение для самостоятельной работы | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МИЭТ | Операционная система Microsoft Windo ws от 7 версии и выше, Microsoft Office Pr ofessional Plus или Open Office, браузер (Firefox, Google Crome); Acrobat reader DC |

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ/ПОДКОМПЕТЕНЦИЙ

ФОС по подкомпетенции **ПК-1.ТММОНЭ** «Способен осуществлять выбор методов модификации состава материалов, используемых в наноэлектронике».

Фонд оценочных средств представлен отдельным документом и размещен в составе УМК дисциплины электронной информационной образовательной среды OPИOКС// URL: http://orioks.miet.ru/.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1. Особенности организации процесса обучения

Все содержание дисциплины разбито на 3 модуля. Каждый модуль является логически завершенной частью курса. Успешность освоения каждого модуля оценивается по результатам выполнения обязательных контрольных мероприятий.

В процессе освоения дисциплины студенты самостоятельно готовят и выполняют предусмотренные контрольные мероприятия на проверку усвоения необходимых знаний и умений в форме контрольных работ, на проверку умений и опыта деятельности — в форме защиты индивидуального задания, результат выполнения которых отражается в накопительной балльной системе.

Индивидуальное задание подразумевают самостоятельную работу обучающихся по разработке технологии получения наноматериалов и приборных структур на их основе.

Наиболее сложные и проблемные вопросы курса могут быть разъяснены обучающимся во время очных консультаций.

По завершении обучения проводится публичное представление результатов выполнения индивидуального задания.

Зачет проходит в форме выполнения заданий для промежуточной аттестации.

11.2. Система контроля и оценивания

По завершению изучения дисциплины предусмотрен зачёт с оценкой, при этом оценка итогов учебной деятельности студента основана на накопительно — балльной системе. Для сдачи зачёта с оценкой по дисциплине разработан ФОС, включающий тестовые задания и расчётное задание по проверке сформированности подкомпетенции с методическими указаниями по их выполнению и критериями оценки.

По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных мероприятий доступен в OPИОКС// URL: http://orioks.miet.ru/.

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент Института ПМТ, к.т.н. .___

Е.А.Лебедев /

Рабочая программа дисциплины «Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники» по направлению подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», направленности (профилю) «Технологии материалов микроэлектроники» разработана в Институте перспективных материалов и технологий и утверждена на заседании Ученого совета Института ПМТ 19 декабря 2024 года, протокол № 16

| j ibepagena na saeegamm 5 ienoro cobeta imermijia invir 15 genaepa 2021 rega, iipore |
|--|
| № 16 |
| |
| |
| Директор Института ПМТ /С.В.Дубков/ |
| |
| |
| Лист согласования |
| |
| Рабочая программа согласована с Передовой инженерной школой |
| Таоочая программа согласована с передовой инженерной школой |
| |
| Директор ПИШ/А.Л.Переверзев / |
| |
| Рабочая программа согласована с Центром подготовки к аккредитации |
| независимой оценки качества |
| 1/ |
| Начальник АНОК / И.М.Никулина / |
| пачальник Апок/ илилликулина/ |
| |
| |
| Рабочая программа согласована с библиотекой МИЭТ |
| |
| Директор библиотеки/ Т.П.Филиппова / |

И